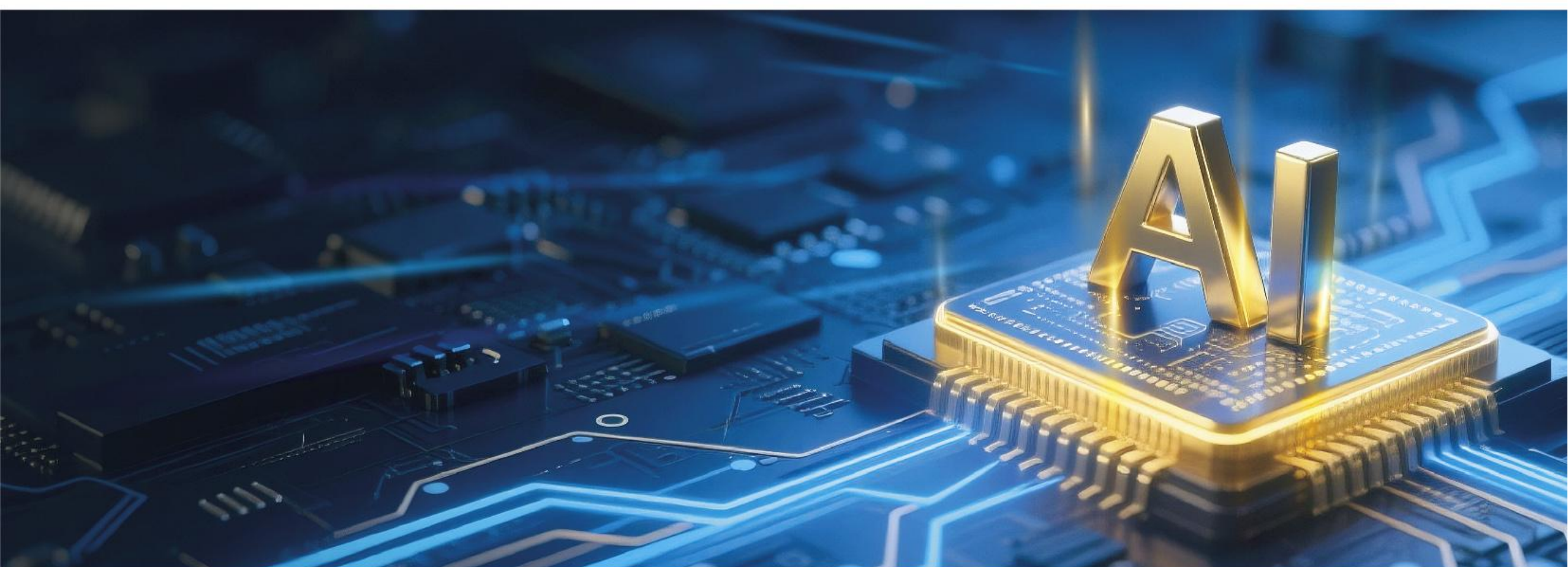


人工智能与高端存储芯片 解决方案提供商





CONTENTS 目录

01

Company Introduction
企业介绍

企业简介 \ 核心优势 \ 资质荣誉 \ 智造基地

02

AI Ultra-Memory Fusion Solution
AI超显存融合解决方案

方案概况 \ 应用场景 \ 方案优势 \ 产品参数

03

High-End Memory Chip Solutions
高端存储芯片解决方案

方案概况 \ 企业级存储 \ 工规级存储 \ 车规级存储 \ 嵌入式存储 \ 消费级存储 \ 行业级存储

04

Ecosystem Collaboration
生态共建

合作模式 \ 联系我们

Company Introduction

企业介绍

品牌定位
BRAND POSITIONING

人工智能和高端存储芯片解决方案提供商

Provider of AI and Premium Memory Chip Solutions

品牌口号
SLOGAN

存算无界，铨兴智联

Transcending Boundaries of Memory & Computing
Intelligent Connectivity by Quanxing

品牌愿景
BRAND VISION

成为人工智能和高端存储芯片战略新兴双赛道领航者

To Pioneer Dual Strategic Frontiers in Artificial Intelligence and
Premium Memory Chips

核心价值观
CORE VALUES

技术自立、客户导向、场景深耕、生态共赢

Technology Self-Reliance · Customer-Centricity
Scenario Deep-Dive · Ecosystem Co-Prosperity



30年

团队深耕行业



10000m²

智能制造基地



国家级认可

专精特新“小巨人”企业



174项

知识产权成果



3项

参与国家标准制定



省级研究中心

高性能AI芯片及先进封装

深圳市铨兴科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的人工智能和高端存储芯片解决方案提供商，是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，涉足人工智能和高端存储芯片战略新兴双赛道。公司总部设立在福田，旗下设有超10000m²的智能制造基地——深圳市铨天科技有限公司和国际供应链平台——辉时亚洲。拥有“QUANXING铨兴”、“酷芯客KORX”品牌。

公司核心团队深耕行业近30年，始终坚持技术创新，设有省级高性能AI芯片及先进封装工程技术研究中心，具备从主控设计、芯片研发、封装测试到模组制造的全栈能力，构建了覆盖企业级、工规级、车规级和消费级的全系列高端存储产品线，并创新推出AI超显存融合解决方案，以更低的成本与能耗，将AI大模型的通用化能力转化为赋能千行百业垂直场景的专属价值，加速AI普惠化进程。

目前，铨兴科技在AI和存储芯片领域已积累174余项知识产权成果，参与3项国家标准制定，通过IATF16949国际汽车质量体系认证，获得AI最佳解决方案奖、AI天马高成长型企业、AI存储创新突破奖、深圳品牌百强等荣誉。公司商业案例获清华大学中国工商管理案例中心收录。

AI超显存融合解决方案

高端存储芯片解决方案



核心优势

核心技术自主可控

- 掌握AI和高端存储芯片关键技术
- 持有174项知识产权成果
- 参与3项国家标准制定

资深专业团队力量

- 核心成员来自国际知名半导体企业
- 技术团队平均从业经验近30年
- 与多家高校建立联合实验室

垂直整合制造能力

- 拥有10000m²智能制造基地
- 覆盖主控设计、芯片研发、封装测试到模组制造全流程
- 生产制造过程数字化管理

丰富产业资源优势

- 构建完善的上下游产业协同网络
- 获评国家级专精特新“小巨人”企业
- 设立广东省高性能AI芯片及先进封装工程技术研究中心

国家高新技术企业

国家级专精特新
“小巨人”企业

高性能AI芯片及
先进封装工程技术
研究中心

广东省省级制造业
单项冠军企业

深圳品牌百强

清华大学中国工商管理
案例中心案例入库

深圳知名品牌

中国IC风云榜
年度技术突破奖

工信部
软件融合应用与测试验证
重点实验室成员

美国好设计奖
铂金奖\金奖

ISO9001/ ISO14001
管理体系认证

中国电子工业
信息技术应用创新
工作委员会会员

知识产权
管理体系认证

车规级 IATF16949
汽车质量体系认证

深圳500强企业

高新技术企业
证书

企业名称: 深圳市铨兴科技有限公司 证书编号: SR2024-4230328
发证时间: 二〇二四年十二月二十六日 有效期: 二年
注册机关:

专精特新
“小巨人”企业

深圳市铨兴科技有限公司

工业和信息化部

有效期: 2024年07月01日-2027年06月30日

SEM
案例入库证明
Case Publication Certification

出具的: 基于 深圳市铨兴科技有限公司 存储芯片方案, 于 2025 年 8 月 1 日通过清华大学中国工商管理案例中心案例入库, 在 1 个月内完成案例入库, 该案例中心案例入库证明。

案例名称: 铨兴科技: AI及旗下存储芯片方案

案例来源: 铨兴科技, 深圳, 中国

特别证明

清华大学工商管理案例中心
清华大学工商管理案例中心
二〇二四年八月

ID2024B098

广东省
高性能AI芯片及先进
封装工程技术研究中心

广东省科学技术厅
二〇二四年

QUANXING 铨兴
深圳市铨兴科技有限公司

国产信创实验室

二〇二五



智能制造基地：全栈式自主可控产能

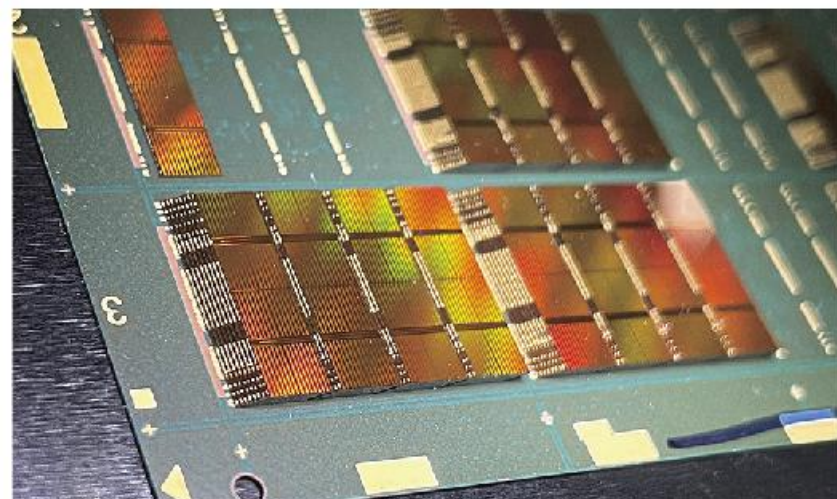
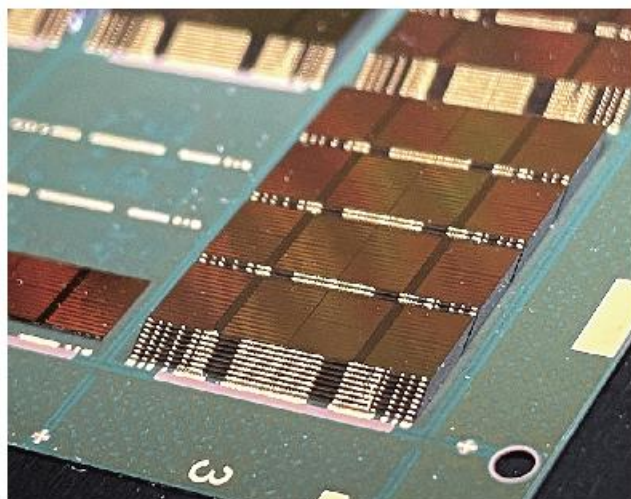
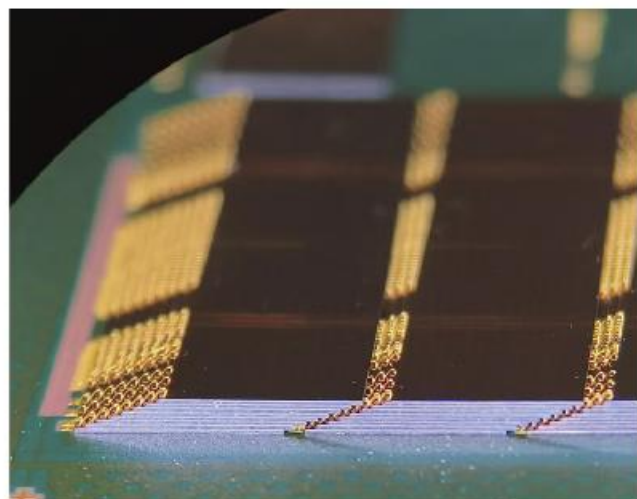
旗下铨天智能制造基地拥有10000多平方米的无尘级厂房，配备先进的封装测试产线、模组制造产线、技术研发中心和工程测试中心，实现主控设计、芯片研发、封装测试和模组制造全流程自主可控。通过高度自动化生产及智能化管理，良品率超越行业标准，满足企业级、工规级、车规级及消费级存储产品生产制造的严苛需求，为新一代高性能存储方案提供底层支撑。



■ 封装测试产线：突破高端存储封测瓶颈

可提供晶圆封装、测试、研发设计、生产一站式服务，掌握 SIP、BGA、LGA、QFN 等先进封装技术。具备 16Die 堆叠芯片量产能力，并掌握 32 Die 堆叠技术，单颗闪存芯片容量突破 2TB，性能与可靠性达行业领先水平。

32Die堆叠工艺



■ 模组制造产线：高精度智能制造标杆

拥有 4 条全自动化 SMT 产线，配置松下 NPM 高端贴片设备及在线锡膏检测、炉前 AOI 检测、炉后 AOI 检测，实现 100% 全流程监测，确保每颗模组符合生产标准。通过 MES 系统实时监控生产数据确保产品的可追溯性。



SMT产线

■ 技术研发中心：国产存储核心突破

打造高端研发实验室，配备超声波扫描（SAT）、冷热冲击箱、恒温恒湿试验箱、扭曲测试、高频振动等高端设备，模拟极端恶劣环境下产品的稳定性、耐用性和宽温适应性，为创新产品的研发和品质良率提供强有力的支持。

实验室



■ 工程测试中心：全链路品质保障

自研 DRAM/NAND Flash 测试软件及算法，覆盖晶圆→芯片→模组的全维度验证体系。通过老化测试、信号完整性分析及坏块精准筛查等，确保产品寿命与数据安全达出厂标准。



■ 质量管理体系：严苛标准 全球认证

严格遵循 ISO 9001/14001、IATF 16949 等国际标准，构建从原材料到成品的零缺陷管理体系，获得头部客户供应链认证，为全球市场提供符合全场景高性能需求的高端存储解决方案。

可靠性与失效性分析技术	质量体系 / 环境体系认证
可靠性实验设备及能力	二级物料管理评估机制
制程检验设备及能力	制程能力控制
制程环境监测设备	品质持续改善
RMA客诉处理流程	量测系统分析



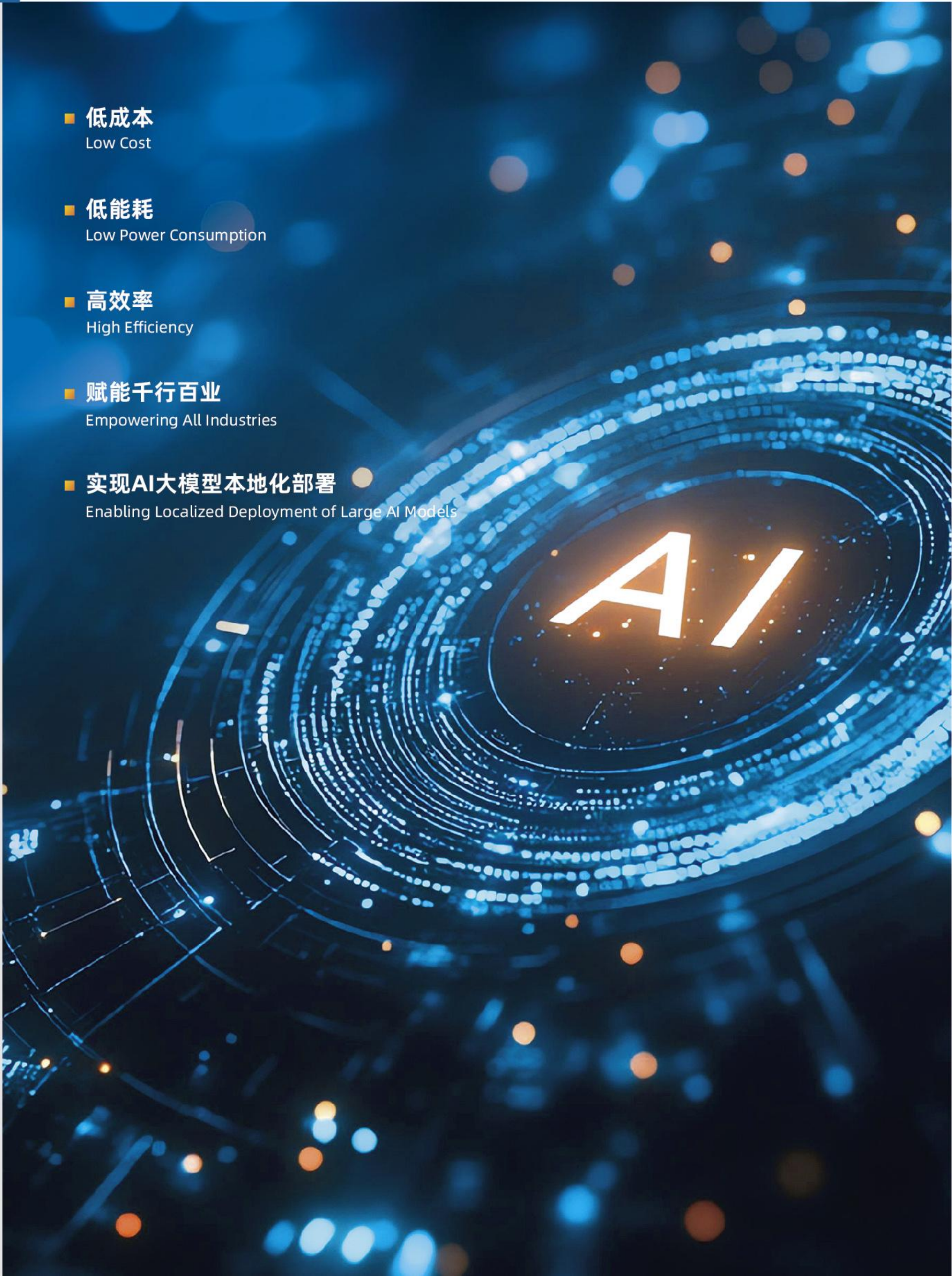
车规级 IATF16949 汽车质量体系认证



AI Ultra-Memory Fusion Solution

AI超显存融合解决方案

- **低成本**
Low Cost
- **低能耗**
Low Power Consumption
- **高效率**
High Efficiency
- **赋能千行百业**
Empowering All Industries
- **实现AI大模型本地化部署**
Enabling Localized Deployment of Large AI Models



AI

基于多年存储技术与经验积累，铨兴科技以“**超维显存融合技术**”突破存算瓶颈，创新推出**AI超显存融合解决方案**。

通过自研**添翼 AI 扩容卡**，将单卡显存容量扩展 20 倍，为千亿级参数大模型的本地化部署提供了全新可能。结合独有的 **AI Link 算法平台**与 **AI Studio 训推软件平台**，实现训推成本直降 90%，推理并发性能提升 50%，助力千行百业低成本、低能耗、高效率完成 AI 应用本地部署落地。

添翼 AI 扩容卡



单卡显存容量扩展 20 倍

添翼 AI Studio 训推软件平台



可视化训练框架 低代码开发

添翼 AI Link 算法平台



自研 以存强算 算法架构

AI 训推一体机



AI PC / AI 工作站 / AI 服务器 按需配置

AI超显存融合
解决方案



政务+AI



法律+微调



金融+微调



科研+AI



教学+AI



代码+微调

创新研发超维显存融合技术

创新研发超维显存融合技术和添翼AI扩容卡，将单卡显存容量扩展20倍，支持千亿级参数大模型本地化部署与微调，突破传统存算瓶颈。



超维显存融合技术



GPU 扩展



中间层驱动优化



以存强算

本地化部署训推成本直降90%

软硬协同创新，通过自研 AI Link 算法平台实现智能调度优化，不仅本地化部署训推成本直降90%，还能让模型推理并发性能提升50%，实现低成本跑出高性能。



模型蒸馏



计算异构



推理加速



训练降本





轻量化架构激发AI应用潜能

自研 AI Studio 训推软件平台，提供可视化训练框架，低代码开发，让用户像搭积木一样轻松完成AI应用，让模型微调更简单。



模型仓库



模型量化和推理



模型微调



训练数据合成

灵活配置实现高效部署

针对训练推理不同需求，提供 AI PC / AI 工作站 / AI服务器多种配置，可实现开箱即用，一键部署，让没有专业技术团队的中小企业也能快速接入专属AI能力。



数据安全



一键部署



开箱即用



支持纯国产化

AI PC 推理机

R1 P14

R1 P14-T



AI PC推理机	R1 P14 适配 R1-14B 模型，用“三年硬件售后”兜底基础运维，低成本解决「小模型推理落地」需求，是轻量级 AI 应用的“入门级算力盒子”。	R1 P14-T 纯国产化芯片架构，解决信创环境“合规性”刚需；三年硬件售后兜底，让“信创 + AI”落地更省心，是信创场景轻量推理的“合规终端”。
	数值	数值
节点数	1	1
CPU	Intel i5-14500	海光3350
GPU	RTX5060 TI 16GB	智铠50 16GB
扩容卡	AI Cache Lite	AI Cache Lite
DRAM	32GB DDR5	32GB DDR5
系统盘	2TB	2TB
数据盘	\	\
RAID卡	\	\
网卡	千兆网卡	千兆网卡
推理支持最大模型	R1-14B	R1-14B
训练支持最大模型	\	\
推理性能	1并发 15 TPS	\

Super AI PC 训推一体机

Super R1 P14



Super AI PC 训推一体机	
Super R1 P14 支持“训练→推理”闭环，AI Cache 加速训练效率，软硬件售后简化运维，让“0 基础做 AI 模型”门槛大降，是小团队 AI 开发的“全能工具箱”。	
参数项	数值
节点数	1
CPU	Intel i5-14500
GPU	RTX5060 TI 16GB
扩容卡	AI Cache Lite
DRAM	64GB DDR5
系统盘	2TB
数据盘	\
RAID卡	\
网卡	千兆网卡
推理支持 最大模型	R1-14B
训练支持 最大模型	R1-14B, 千问-14B
推理性能	1并发 15 TPS

AI 工作站推理机

R1 W70 Ultra



AI 工作站推理机	R1 W70 Ultra 多 GPU + 加速模块提升训推效率，Raid1 保障数据不丢，全售后覆盖长周期开发，解决「模型迭代慢 + 数据不安全」痛点，是专业级模型开发的“生产力站”。	
参数项	数值	
节点数	1	
CPU	Intel w5-3425	
GPU	RTX5880 ada 48GB x 4	
扩容卡	AI Cache Lite	
DRAM	128GB DDR5	
系统盘	960GB	
数据盘	7.68TB	
RAID卡	\	
网卡	千兆网卡	
推理支持最大模型	R1-70B, R1-671B 1.58bit,千问-72B	
训练支持最大模型	\	
推理性能	30并发 923 TPS	

Super AI 工作站训推一体机

Super R1 W70 Ultra



Super AI 工作站 训推一体机	
Super R1 W70 Ultra 多 GPU + 加速模块提升训推效率，Raid1 保障数据不丢，全售后覆盖长周期开发，解决「模型迭代慢 + 数据不安全」痛点，是专业级模型开发的“生产力站”。	
参数项	数值
节点数	1
CPU	Intel w5-3425
GPU	RTX5880 ada 48GB x 4
扩容卡	AI Cache Pro x 2
DRAM	512GB DDR5
系统盘	960GB
数据盘	7.68TB
RAID卡	\
网卡	千兆网卡
推理支持 最大模型	R1-70B, R1-671B 1.58bit,千问-72B
训练支持 最大模型	R1-70B, 千问-72B
推理性能	30并发 923 TPS

AI 服务器推理机

R1 S671 Pro

R1 S671 Premium

R1 S70-T



R1 S671 Pro

2 节点集群 + 万兆互联，突破 “分布式训推” 算力边界；全售后覆盖顶级科研风险，是**顶级 AI 创新的 “算力航母”**。



R1 S671 Premium

用 “大显存 GPU+1TB 内存” 突破性能天花板，让 “超大规模模型推理” 从理论可行变工程可用；全周期售后兜底，是**极致性能需求的 “旗舰级武器”**。



R1 S70-T

国产化多 GPU 集群 + 万兆网卡，在信创环境实现 “大模型推理高性能”；软硬件双售后，解决「合规 + 算力」双重痛点，是**信创场景大模型推理的 “合规算力站”**。

AI 服务器推理机

R1 S671 Pro

2 节点集群 + 万兆互联，突破 “分布式训推” 算力边界；全售后覆盖顶级科研风险，是**顶级 AI 创新的 “算力航母”**。

R1 S671 Premium

用 “大显存 GPU+1TB 内存” 突破性能天花板，让 “超大规模模型推理” 从理论可行变工程可用；全周期售后兜底，是**极致性能需求的 “旗舰级武器”**。

R1 S70-T

国产化多 GPU 集群 + 万兆网卡，在信创环境实现 “大模型推理高性能”；软硬件双售后，解决「合规 + 算力」双重痛点，是**信创场景大模型推理的 “合规算力站”**。

参数项	数值	数值	数值
节点数	2	1	1
CPU	Intel 4410y x 2	Intel 8480 x 2	海光四号
GPU	RTX5880 ada 48GB x 8	H20 141GB x 8	智铠100 32GB x 4
扩容卡	AI Cache Lite	AI Cache Lite	AI Cache Lite
DRAM	512GB DDR5	1024GB DDR5	128GB DDR5
系统盘	960GB x 2	960GB x 2	960GB
数据盘	7.68TB x 2	3.84TB x 2	7.68TB
RAID卡	RAID 1	RAID 1	\
网卡	万兆网卡	万兆网卡	万兆网卡
推理支持最大模型	R1-671B 满血版	R1-671B 满血版	R1-70B, 千问-72B
训练支持最大模型	\	\	\
推理性能	20并发 50 TPS	48并发 973 TPS	\

Super AI 服务器训推一体机

Super R1 S70 Ultra
Super R1 S671 Ultra



Super AI
服务器
训推一体机

Super R1 S70 Ultra

多卡集群 + AI 加速，把“千亿模型训推”从耗时数月压到可控周期；Raid1 + 全售后，让“超大型模型落地”不再是风险项目，是企业级大模型落地的“攻坚平台”。



Super R1 S671 Ultra

2 节点集群 + 大容量 互联，突破“分布式训推”算力边界；AI Cache×4 加速万亿参数训练，全售后覆盖顶级科研风险，是顶级 AI 创新的“算力航母”。



参数项	数值	数值
节点数	1	2
CPU	Intel 4410y x 2	Intel 4410y x 2
GPU	RTX5880 ada 48GB x 8	RTX5880 ada 48GB x 8
扩容卡	AI Cache Pro x 2	AI Cache Pro x 4
DRAM	512GB DDR5	2TB DDR5
系统盘	960GB x 2	960GB x 2
数据盘	7.68TB x 2	7.68TB x 2
RAID卡	RAID 1	RAID 1
网卡	千兆网卡	博通400Gb网卡
推理支持最大模型	R1-671B 满血版	R1-671B 满血版
训练支持最大模型	R1-70B, 千问-72B	R1-671B 满血版
推理性能	20并发 50 TPS	48并发 973 TPS



High-End Memory Chip Solutions

高端存储芯片解决方案

- 企业级存储
Enterprise-grade Storage
- 工规级存储
Industrial-grade Storage
- 车规级存储
Automotive-grade Storage
- 消费级存储
Consumer-grade Storage
- 行业级存储
Industry-grade Storage



铨兴科技构建了覆盖**企业级、工规级、车规级**和**消费级**的**全系列高端存储产品线**，实现高端存储产品自主可控的高标准量产和进口替代，**为AI应用提供全场景高性能存储解决方案。**

应用场景								
AI服务器	数据中心	高性能计算	AI终端	云存储	数据库	虚拟机	智慧医疗	企业级存储
								
无人机	无人驾驶	机器人	工控设备	智慧医疗	安防监控	轨道交通	金融终端	工规级存储
								
ADAS	车载记录仪	数字仪表	T-BOX	车载IVI	域控制器	EDR	流媒体后视镜	车规级存储
								
移动终端	智能手机	平板	电脑	可穿戴设备	智能手表	智能家居	安防监控	消费级存储
								

企业级
存储
解决方案

面向AI高阶计算、服务器、数据中心等企业级应用场景，提供满足高吞吐量、低延迟、高性能比的存储解决方案。核心能力覆盖容量扩展性、数据安全性和智能管理需求，为大规模数据处理、实时计算等高价值业务提供稳定支撑。

U.2 PCIe 5.0 QLC SSD
AI推理的最佳存储搭档



系列	ES04G01		ES04G02
形态	U.2 15mm		
接口	PCIe 5.0 x4 (single port x4 lanes / dual port x2 lanes)		
Flash	3D QLC		
容量	30.72TB	61.44TB	122.88TB
顺序读速(MB/s)	14000	14000	14000
顺序写速(MB/s)	2100	2100	2100
4K 随机读速 (IOPS)	3000K	3000K	3000K
4K 随机写速(IOPS)	15.6K	15.6K	15.6K
功耗最大	25W	30W	35W
功耗空闲	20W	25W	25W
4K 随机读	110μs	110μs	110μs
4K 随机写	12μs	12μs	12μs
TBW (TB)	16800	33600	67200
DWPD	0.3		
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁸ bits		
MTBF	2.5 million hours		
工作温度	0°C ~ 70°C		
存储温度	-40°C ~ 85°C		
电压	12V±10%		
保固期	5 years		



U.2 PCIe 5.0 TLC SSD

AI训练/高性能计算的优选



系列	ES14G01					ES34G01				
形态	U.2 15mm					U.2 15mm				
接口	PCIe 5.0 ×4 (single port ×4 lanes / dual port ×2 lanes)					PCIe 5.0 ×4 (single port ×4 lanes / dual port ×2 lanes)				
Flash	3D TLC					3D TLC				
容量	1.92TB	3.84TB	7.68TB	15.36TB	30.72TB	1.6TB	3.2TB	6.4TB	12.8TB	25.6TB
顺序读速(MB/s)	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
顺序写速(MB/s)	4200	8500	8500	8400	7500	4200	8500	8500	8400	7500
4K 随机读速 (IOPS)	2350K	3300K	3,000K	3,000K	3,000K	2400K	3000K	3000K	3000K	3000K
4K 随机写速(IOPS)	140K	320K	390K	420K	265K	390K	790K	880K	900K	615K
功耗最大	25W	25W	25W	30W	35W	25W	25W	25W	30W	35W
功耗空闲	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W
4K 随机读	60μs	60μs	60μs	60μs	60μs	60μs	60μs	60μs	60μs	60μs
4K 随机写	10μs	10μs	10μs	10μs	10μs	10μs	10μs	10μs	10μs	10μs
TBW (TB)	3504	7008	14016	28032	56064	8760	17520	35040	70080	140160
DWPD	1					3				
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁸ bits									
MTBF	2.5 million hours									
工作温度	0°C ~ 70°C									
存储温度	-40°C ~ 85°C									
电压	12V ± 10%									
保固期	5 years									

U.3 PCIe 4.0 SSD DWPD=1

U.3 PCIe 4.0 SSD DWPD=3



系列	ES13H01					ES33H01				
形态	U.3 / U.2 15mm					U.3 / U.2 15mm				
接口	PCIe 4.0 ×4 (single port ×4 lanes / dual port ×2 lanes)					PCIe 4.0 ×4 (single port ×4 lanes / dual port ×2 lanes)				
Flash	3D TLC					3D TLC				
容量	1.92TB	3.84TB	7.68TB	15.36TB	30.72TB	1.6TB	3.2TB	6.4TB	12.8TB	25.6TB
顺序读速(MB/s)	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
顺序写速(MB/s)	3500	6700	6800	6800	6000	3500	6700	6800	6800	6000
4K 随机读速 (IOPS)	1600K	1600K	1600K	1600K	1600K	1600K	1600K	1600K	1600K	1600K
4K 随机写速(IOPS)	95K	170K	180K	180K	180K	280K	430K	450K	480K	450K
功耗最大	14W	19W	20W	21W	21W	14W	19W	20W	21W	21W
功耗空闲	6W	6W	6W	8W	9W	6W	6W	6W	8W	9W
4K 随机读	110μs	100μs	100μs	100μs	90μs	110μs	100μs	100μs	100μs	90μs
4K 随机写	15μs	15μs	15μs	15μs	15μs	15μs	15μs	15μs	15μs	15μs
TBW (TB)	3504	7008	14016	28032	56064	8760	17520	35040	70080	140160
DWPD	1					3				
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁸ bits									
MTBF	2.5 million hours									
工作温度	0°C ~ 70°C									
存储温度	-40°C ~ 85°C									
电压	12V ± 10%									
保固期	5 years									

2.5" SATA SSD DWPD=1

2.5" SATA SSD DWPD=3

2.5" SATA SSD DWPD=0.5



系列	ES11A01					ES31A01				ES01A01			
形态	2.5" 7mm					2.5" 7mm				2.5" 7mm			
接口	SATA III					SATA III				SATA III			
Flash	3D TLC					3D TLC				3D TLC			
容量	480GB	960GB	1.92TB	3.84TB	7.68TB	480GB	960GB	1.92TB	3.84TB	1.92TB	3.84TB	7.68TB	15.36TB
顺序读速(MB/s)	530	530	530	530	530	500	530	530	530	530	530	530	530
顺序写速(MB/s)	430	500	500	500	500	440	500	500	500	500	500	500	500
4K 随机读速 (IOPS)	96K	98K	98K	98K	97K	95K	98K	98K	98K	94K	97K	97K	94K
4K 随机写速(IOPS)	36K	42K	50K	37K	42K	40K	67K	77K	68K	13K	20K	14K	10K
功耗最大	2.9W	3.2W	3.3W	3.4W	3.8W	2.9W	3.2W	3.3W	3.5W	3.3W	3.5W	3.5W	3.5W
功耗空闲	1.3W	1.3W	1.4W	1.5W	1.6W	1.3W	1.4W	1.4W	1.6W	1.4W	1.6W	1.6W	1.6W
4K 随机读	115μs	115μs	115μs	120μs	145μs	130μs	125μs	130μs	125μs	130μs	125μs	125μs	125μs
4K 随机写	25μs	25μs	25μs	25μs	25μs	30μs	30μs	30μs	30μs	30μs	30μs	30μs	30μs
TBW (TB)	815	1714	3602	6507	14650	2447	4895	9790	19579	1720	3505	5950	10725
DWPD	1					3				0.5			
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁷ bits												
MTBF	2 million hours									1.5 million hours			
工作温度	0°C ~ 70°C												
存储温度	-40°C ~ 85°C												
电压	5V ± 5%												
保固期	5 years												

系统盘系列

M.2 2280 SATA III SSD DWPD=1

M.2 2280 PCIe 4.0 SSD DWPD=1



系列	ES11C01			ES13C01		
形态	M.2 2280			M.2 2280		
接口	SATA III			PCIe 4.0 ×4		
Flash	3D TLC			3D TLC		
容量	240GB	480GB	960GB	480GB	960GB	1.92TB
顺序读速(MB/s)	530	530	530	6000	6000	6000
顺序写速(MB/s)	290	480	500	700	1400	1800
4K 随机读速 (IOPS)	60K	90K	98K	450K	750K	800K
4K 随机写速(IOPS)	10K	15K	30K	25K	50K	60K
功耗最大	2.2W	2.7W	2.7W	7.9W	9.5W	9.8W
功耗空闲	1.1W	1.1W	1.2W	3.5W	3.5W	3.5W
4K 随机读	120μs	120μs	120μs	75μs	75μs	75μs
4K 随机写	80μs	50μs	30μs	40μs	35μs	35μs
TBW (TB)	408	815	1631	850	1800	3700
DWPD	1					
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁷ bits					
MTBF	2 million hours					
工作温度	0°C ~ 70°C					
存储温度	-40°C ~ 85°C					
电压	3.3V ± 5%					
保固期	5 years					



车规级
存储
解决方案

专为智能汽车系统打造，适应车辆复杂运行环境下的严苛要求。通过行业最高标准测试，确保在极端温度、剧烈震动等条件下的稳定运行，为智能驾驶和车载系统提供可靠的数据存储保障，让每一次出行都安全无忧。目前，铨兴科技已通过车规级 IATF16949 汽车质量体系认证。



eMMC

系列	MEM Series
Flash 类型	2D MLC / 3D TLC
容量	4GB - 256GB
连续读 / 写 (Max)	pSLC: R: 260MB/s W: 240MB/s TLC: R: 320MB/s W: 210MB/s
工作温度	-40°C ~ 85°C / 105°C
擦除次数	pSLC≥30K / TLC≥3K
封装	BGA 153 Ball / BGA 100 Ball



UFS

系列	MUM Series
Flash 类型	3D TLC
容量	64GB - 512GB
连续读 / 写 (Max)	R: 1550MB/s W: 1060MB/s
工作温度	-40°C ~ 85°C / 105°C
擦除次数	≥3K
封装	BGA 153 Ball



BGA SSD

系列	MPT Series
Flash 类型	3D TLC
容量	64GB - 1TB
连续读 / 写 (Max)	R: 3650MB/s W: 2900MB/s
工作温度	-40°C ~ 85°C / 105°C
擦除次数	≥3K
封装	BGA 345 Ball / BGA 291 Ball



Micro SD / SD

系列	MIM Series
Flash 类型	2D / 3D SLC, pSLC, MLC, TLC
容量	128GB - 2TB
连续读 / 写 (Max)	R: 95MB/s W: 80MB/s
工作温度	-40°C ~ 85°C
擦除次数	SLC≥60K / MLC≥3K
封装	SD / Micro SD

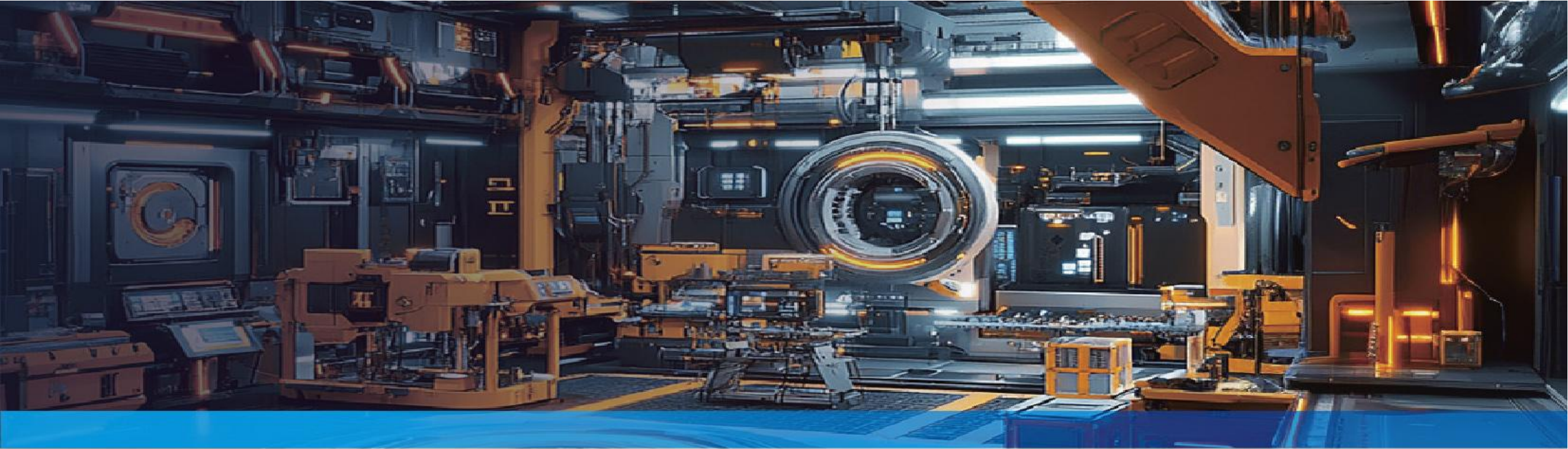
工规级
存储
解决方案

面向无人机、具身机器人、无人驾驶等工业应用设备的专业存储解决方案，适应高强度、长时间的连续作业需求，稳定的运行表现可应对严苛环境，为众多工业场景的智能化转型升级提供持久可靠的数据存储支持。

U.2 PCIe 4.0 SSD



系列	ISC3G01 / ISB3G01				
形态	U.2				
接口	PCIe 4.0 ×4				
Flash	3D-TLC				
容量	480GB	960GB	1.92TB	3.84TB	7.68TB
顺序读速(MB/s)	6500	7200	7150	7200	7200
顺序写速(MB/s)	4000	6300	6400	6700	6300
4K 随机读速 (IOPS)	430K	750K	1000K	920K	950K
4K 随机写速(IOPS)	950K	1000K	1200K	1200K	1000K
TBW (TB)	711	1588	3265	6429	13069
DWPD*	1.35	1.51	1.55	1.53	1.55
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits				
MTBF	2 million hours				
工作温度	ISC3G01: -40~85℃ / ISB3G01: -20~70℃				
保固期	3 years				



2.5" SATA SSD



系列	ISC1A02 / ISB1A02					
形态	2.5" SATA					
接口	SATA III					
Flash	3D-TLC					
容量	240GB	480GB	960GB	1.92TB	3.84TB	7.68TB
顺序读速 (MB/s)	550	550	550	550	550	550
顺序写速 (MB/s)	150	330	520	520	520	520
4K 随机读速 (IOPS)	50000	94000	98000	98000	98000	98000
4K 随机写速 (IOPS)	37000	84000	88000	88000	88000	88000
TBW (TB)	320	700	1500	3800	7600	16000
DWPD*	1.2	1.3	1.5	1.8	1.8	1.9
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits					
MTBF	1.5 million hours					
工作温度	ISC1A02 : -40~85℃ / ISB1A02 : -20~70℃					
保固期	3 years					

M.2 2280 PCIe 4.0 SSD



系列	ISC3C02 / ISB3C02			
形态	M.2 2280			
接口	PCIe 4.0 x4			
Flash	3D-TLC			
容量	480GB	960GB	1.92TB	3.84TB
顺序读速 (MB/s)	6500	7200	7200	7200
顺序写速 (MB/s)	4000	6300	6500	6300
4K 随机读速 (IOPS)	450K	750K	1000K	950K
4K 随机写速 (IOPS)	700K	1000K	1000K	1000K
TBW (TB)	770	1660	3400	6800
DWPD*	1.4	1.5	1.6	1.6
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits			
MTBF	2 million hours			
工作温度	ISC3C02 : -40~85℃ / ISB3C02 : -20~70℃			
保固期	3 years			

*DWPD is calculated based on 3-year lifetime.

M.2 2280 PCIe 4.0 SSD



系列	ISC3C01 / ISB3C01				
形态	M.2 2280				
接口	PCIe 4 ×4				
Flash	3D-TLC				
容量	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
顺序读速 (MB/s)	1850	3800	4900	4900	3550
顺序写速 (MB/s)	850	1700	3200	3700	3150
4K 随机读速 (IOPS)	110K	200K	450K	700K	600K
4K 随机写速 (IOPS)	220K	400K	700K	800K	700K
TBW (TB)	86	248	661	1341	2876
DWPD*	0.62	0.88	1.18	1.2	1.28
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits				
MTBF	2 million hours				
工作温度	ISC3C01 : -40~85℃ / ISB3C01 : -20~70℃				
保固期	3 years				

M.2 2242 PCIe 4.0 SSD



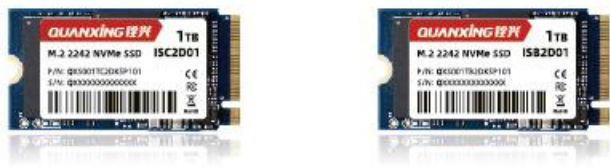
系列	ISC3D01 / ISB3D01				
形态	M.2 2242				
接口	PCIe 4 ×4				
Flash	3D-TLC				
容量	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
顺序读速 (MB/s)	1850	3800	4900	4900	3550
顺序写速 (MB/s)	850	1700	3200	3700	3150
4K 随机读速 (IOPS)	110K	200K	450K	700K	600K
4K 随机写速 (IOPS)	220K	400K	700K	800K	700K
TBW (TB)	86	248	661	1341	2876
DWPD*	0.62	0.88	1.18	1.2	1.28
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits				
MTBF	1.5 million hours				
工作温度	ISC3D01 : -40~85℃ / ISB3D01 : -20~70℃				
保固期	3 years				

M.2 2280 PCIe 3.0 SSD



系列	ISC2C01 / ISB2C01					
形态	M.2 2280					
接口	PCIe 3 x4					
Flash	3D-TLC					
容量	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
顺序读速 (MB/s)	1150	1150	2300	2400	2450	2450
顺序写速 (MB/s)	550	550	1100	1800	1900	1900
4K 随机读速 (IOPS)	> 95K	> 95K	> 160K	> 230K	> 270K	> 270K
4K 随机写速 (IOPS)	> 125K	> 125K	> 240K	> 400K	> 420K	> 420K
TBW (TB)	110	110	240	520	1120	2400
DWPD*	1.56	0.78	0.85	0.92	0.99	1.07
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits					
MTBF	2 million hours					
工作温度	ISC2C01 : -40~85℃ / ISB2C01 : -20~70℃					
保固期	3 years					

M.2 2242 PCIe 3.0 SSD



系列	ISC2D01 / ISB2D01					
形态	M.2 2242					
接口	PCIe 3 x4					
Flash	3D-TLC					
容量	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
顺序读速 (MB/s)	1150	1150	2300	2400	2450	2450
顺序写速 (MB/s)	550	550	1100	1800	1900	1900
4K 随机读速 (IOPS)	> 95K	> 95K	> 160K	> 230K	> 270K	> 270K
4K 随机写速 (IOPS)	> 125K	> 125K	> 240K	> 400K	> 420K	> 420K
TBW (TB)	110	110	240	520	1120	2400
DWPD*	1.56	0.78	0.85	0.92	0.99	1.07
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits					
MTBF	2 million hours					
工作温度	ISC2D01 : -40~85℃ / ISB2D01 : -20~70℃					
保固期	3 years					

2.5" SATA SSD



系列	ISC1A01 / ISB1A01					
形态	2.5" SATA					
接口	SATA III					
Flash	3D-TLC					
容量	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
顺序读速 (MB/s)	320	530	540	540	540	550
顺序写速 (MB/s)	260	450	485	500	500	510
4K 随机读速 (IOPS)	> 24K	> 47.5K	> 72.5K	> 87K	> 94K	> 91.5K
4K 随机写速 (IOPS)	> 56K	> 77.5K	> 82.5K	> 83.5K	> 84.5K	> 85K
TBW (TB)	70	100	250	600	1400	3300
DWPD*	0.99	0.71	0.89	1.07	1.24	1.47
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits					
MTBF	3 million hours					
工作温度	ISC1A01 : -40~85℃ / ISB1A01 : -20~70℃					
保固期	3 years					

*DWPD is calculated based on 3-year lifetime.

mSATA SSD



系列	ISC1B01 / ISB1B01					
形态	mSATA					
接口	SATA III					
Flash	3D-TLC					
容量	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
顺序读速 (MB/s)	320	530	540	540	540	550
顺序写速 (MB/s)	260	450	485	500	500	510
4K 随机读速 (IOPS)	> 24K	> 47.5K	> 72.5K	> 87K	> 94K	> 91.5K
4K 随机写速 (IOPS)	> 56K	> 77.5K	> 82.5K	> 83.5K	> 84.5K	> 85K
TBW (TB)	70	100	250	600	1400	3300
DWPD*	0.99	0.71	0.89	1.07	1.24	1.47
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits					
MTBF	3 million hours					
工作温度	ISC2C01 : -40~85℃ / ISB2C01 : -20~70℃					
保固期	3 years					

M.2 2280 SATA SSD



系列	ISC1C01 / ISB1C01					
形态	M.2 2280					
接口	SATA III					
Flash	3D-TLC					
容量	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
顺序读速 (MB/s)	320	530	540	540	540	550
顺序写速 (MB/s)	260	450	485	500	500	510
4K 随机读速 (IOPS)	> 24K	> 47.5K	> 72.5K	> 87K	> 94K	> 91.5K
4K 随机写速 (IOPS)	> 56K	> 77.5K	> 82.5K	> 83.5K	> 84.5K	> 85K
TBW (TB)	70	100	250	600	1400	3300
DWPD*	0.99	0.71	0.89	1.07	1.24	1.47
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits					
MTBF	3 million hours					
工作温度	ISC1C01 : -40~85℃ / ISB1C01 : -20~70℃					
保固期	3 years					

M.2 2242 SATA SSD



系列	ISC1D01 / ISB1D01					
形态	M.2 2242					
接口	SATA III					
Flash	3D-TLC					
容量	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
顺序读速 (MB/s)	320	530	540	540	540	550
顺序写速 (MB/s)	260	450	485	500	500	510
4K 随机读速 (IOPS)	> 24K	> 47.5K	> 72.5K	> 87K	> 94K	> 91.5K
4K 随机写速 (IOPS)	> 56K	> 77.5K	> 82.5K	> 83.5K	> 84.5K	> 85K
TBW (TB)	70	100	250	600	1400	3300
DWPD*	0.99	0.71	0.89	1.07	1.24	1.47
UBER	< 1 sector per 10 ¹⁶ bits					
MTBF	3 million hours					
工作温度	ISC1D01 : -40~85℃ / ISB1D01 : -20~70℃					
保固期	3 years					

嵌入式 存储 解决方案

针对工业控制、智能终端、汽车电子等嵌入式系统应用场景，提供具有小型化、高集成度、宽温度范围适应性、高速性能、低功耗、可靠性和兼容性等特性的存储芯片及颗粒，满足嵌入式设备在复杂环境下稳定运行的要求。



eMMC

接口	eMMC 5.1 HS400
Flash 类型	pSLC / TLC
容量	8GB - 256GB
尺寸规格	FBGA153 11.5 × 13 mm
工作温度	商规： 0 °C ~ 70°C 工规： -40°C ~ 85°C / 105°C



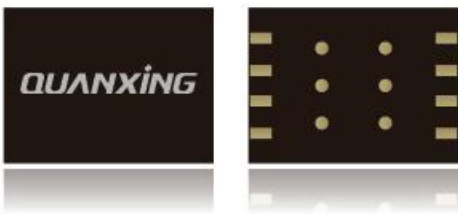
UFS

接口	HS-G4x2 UFS 3.1
Flash 类型	3D TLC
容量	64GB - 512GB
尺寸规格	FBGA153 11.5 × 13 mm
工作温度	商规： 0°C ~ 70°C 工规： -40°C ~ 85°C / 105°C



BGA SSD

接口	PCIe 4.0 ×4
Flash 类型	3D TLC
容量	64GB - 1TB
尺寸规格	BGA 291 16 × 20 mm
工作温度	商规： 0°C ~ 70°C 工规： -40°C ~ 85°C / 105°C



SPI NAND

接口	SPI 数据接口
Flash 类型	SLC
容量	128MB / 256MB / 512MB
尺寸规格	LGA-8 6 × 8 mm
工作温度	商规 / 工规： 0 °C ~ 70°C



SD NAND

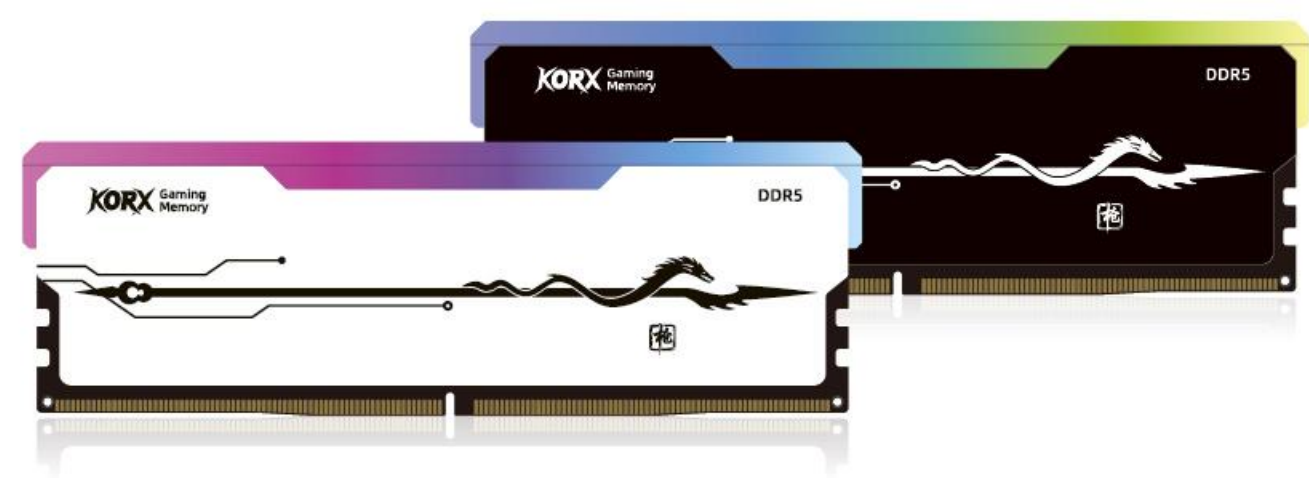
接口	SPI 数据接口 (SD 协议)
Flash 类型	TLC
容量	4GB / 8GB
尺寸规格	LGA-8 6 × 8 mm
工作温度	商规 / 工规： -40°C ~ 85°C

* 性能测试数据因平台差异可能有所不同

消费级
存储
解决方案

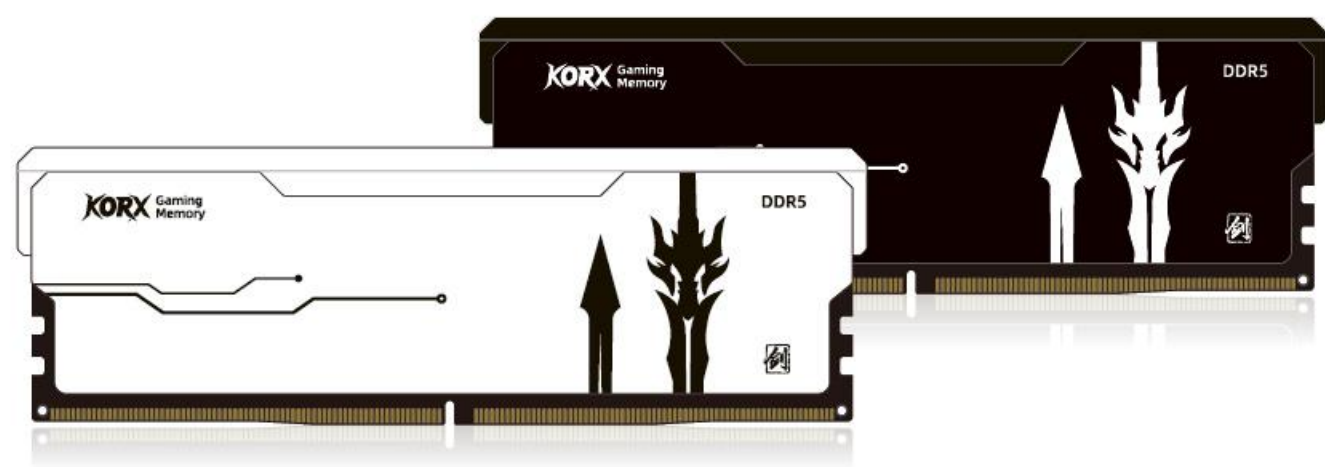
专为智能手机、平板、电脑及可穿戴设备等消费电子产品设计的智能存储方案，兼顾高速传输与大容量需求，完美适配移动办公和多媒体娱乐场景。简洁易用的设计搭配良好的兼容性，为用户提供随取随用的便捷体验，同时确保数据安全存放，满足个人与家庭多样化的存储需求。

酷芯客KORX 枪客系列 DDR5 RGB U-DIMM



适用平台	Desktop PC 台式电脑			
模块规格	288-pin DDR5 U-DIMM			
频率	6000 MHz	6400 MHz	6800 MHz	8000 MHz
时序	CL=28	CL=32	CL=32	CL=36
电压 (VDD)	1.4 V / 1.45V	1.35V	1.4 V / 1.45V	1.5V
容量	16GBx2 / 24GBx2 / 32GBx2	16GBx2 / 32GBx2 / 48GBx2	16GBx2 / 48GBx2	16GBx2 / 24GBx2

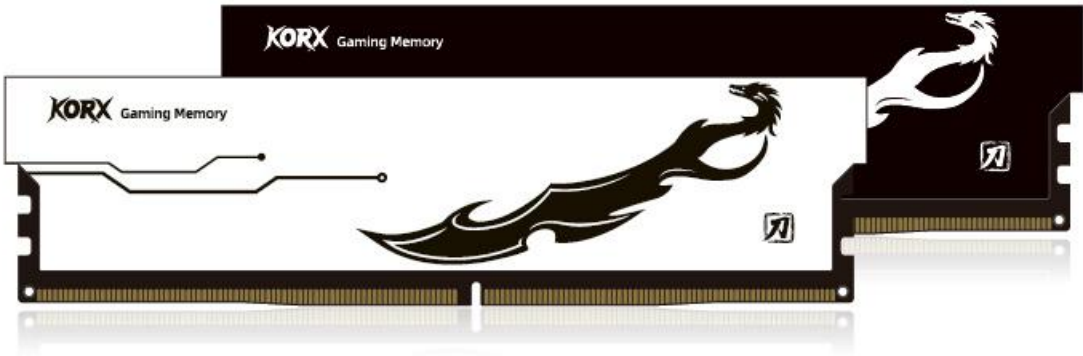
酷芯客KORX 剑客系列 DDR5 U-DIMM



适用平台	Desktop PC 台式电脑		
模块规格	288-pin DDR5 U-DIMM		
频率	6000 MHz	6400 MHz	6800 MHz
时序	CL=30 / 36 / 38 / 46	CL=32	CL=38
电压 (VDD)	1.35V / 1.15V	1.4V	1.4V
容量	16GBx2 / 24GBx2 / 32GBx2	16GBx2 / 32GBx2 / 48GBx2	16GBx2



酷芯客KORX 刀客系列 DDR4 U-DIMM



适用平台	Desktop PC 台式电脑		
模块规格	288-pin DDR4 U-DIMM		
频率	3200 MHz		3600 MHz
时序	CL=18		CL=18
电压 (VDD)	1.35V		1.35V
容量	8GBx2 / 16GBx2		8GBx2 / 16GBx2

酷芯客KORX 影客系列 DDR4 U-DIMM



适用平台	Desktop PC 台式电脑		
模块规格	288-pin DDR4 U-DIMM		
频率	3200 MHz		3600 MHz
时序	CL=22		CL=18
电压 (VDD)	1.2V		1.35V
容量	8GB / 16GB		16GB

酷芯客KORX S系列 DDR5 / DDR4 SO-DIMM



适用平台	Laptop 笔记本电脑		
模块规格	260-pin DDR5 SO-DIMM		260-pin DDR4 SO-DIMM
频率	5600 MHz	4800 MHz	3200 MHz
时序	CL=46	CL=40	CL=22
电压 (VDD)	1.1V	1.1V	1.2V
容量	16 / 32 GB	16 / 32 GB	8 / 16 / 32 GB



酷芯客KORX SSD QT01

接口	SATA III				
尺寸	100 × 70 × 7 mm				
工作温度	0 °C ~ 70 °C				
存储温度	- 40 °C ~ 85 °C				
容量	256G	512GB	1TB	2TB	4TB
连续读速 (max)	500MB/s	500MB/s	550MB/s	550MB/s	550MB/s
连续写速 (max)	400MB/s	400MB/s	450MB/s	450MB/s	450MB/s



酷芯客KORX SSD P400

接口	PCIe 4.0 ×4			
尺寸	80 × 22 × 2 mm			
工作温度	0 °C ~ 70 °C			
存储温度	- 40 °C ~ 85 °C			
容量	512GB	1TB	2TB	4TB
连续读速 (max)	7000MB/s	7400MB/s	7400MB/s	7400MB/s
连续写速 (max)	4200MB/s	6500MB/s	6500MB/s	6500MB/s



酷芯客KORX SSD P300

接口	PCIe 3.0 ×4			
尺寸	80 × 22 × 2 mm			
工作温度	0 °C ~ 70 °C			
存储温度	- 40 °C ~ 85 °C			
容量	256GB	512GB	1TB	2TB
连续读速 (max)	2800MB/s	2800MB/s	3500MB/s	3500MB/s
连续写速 (max)	1300MB/s	1300MB/s	2500MB/s	2500MB/s



铨兴 2.5 "SATA III SSD S101

接口	SATA III 6Gb/s				
尺寸	100 × 70 × 7 mm				
工作温度	0 °C ~ 70 °C				
电压	DC 5V +/-5%				
容量	128G	256G	512GB	1TB	2TB
连续读速 (max)	450MB/s	500MB/s	520MB/s	550MB/s	550MB/s
连续写速 (max)	400MB/s	450MB/s	480MB/s	500MB/s	500MB/s



铨兴 M.2 PCIe 4.0 SSD N700

接口	M.2 NVMe PCIe 4.0 ×4		
尺寸	80 × 22 × 2 mm		
工作温度	0 °C ~ 70 °C		
存储温度	- 40 °C ~ 85 °C		
容量	1TB	2TB	4TB
连续读速 (max)	7000MB/s		
连续写速 (max)	6000MB/s		



铨兴 M.2 PCIe 3.0 SSD N200

接口	M.2 NVMe PCIe 3.0 ×4				
尺寸	80 × 22 × 2 mm				
工作温度	0 °C ~ 70 °C				
存储温度	- 40 °C ~ 85 °C				
容量	128G	256G	512GB	1TB	2TB
连续读速 (max)	1800MB/s	2500MB/s			
连续写速 (max)	600MB/s	1800MB/s			

2.5 "SATA III SSD



接口	SATA III 6Gb/s				
尺寸	100 × 70 × 7 mm				
工作温度	0 °C ~ 70 °C				
存储温度	- 40 °C ~ 85 °C				
容量	128GB	256G	512GB	1TB	2TB
TBW (TB)	85	170	340	680	1360
MTBF	> 1.5 million hours				
连续读速 (max)	450MB/s	500MB/s	520MB/s	550MB/s	550MB/s
连续写速 (max)	400MB/s	450MB/s	480MB/s	500MB/s	500MB/s

mSATA SSD



接口	SATA III 6Gb/s				
尺寸	51 × 30 × 3.4 mm				
工作温度	0 °C ~ 70 °C				
存储温度	- 40 °C ~ 85 °C				
容量	128GB	256G	512GB	1TB	2TB
TBW (TB)	85	170	340	680	1360
MTBF	> 1.5 million hours				
连续读速 (max)	450MB/s	500MB/s	520MB/s	550MB/s	550MB/s
连续写速 (max)	400MB/s	450MB/s	480MB/s	500MB/s	500MB/s



DDR5 SO-DIMM



适用平台	Laptop 笔记本电脑		
模块规格	262-pin DDR5 SO-DIMM		
频率	4800 MHz	5200 MHz	5600 MHz
时序	CL=40	CL=42	CL=46
电压 (VDD)	1.1 V		
容量	8 / 16 / 24 / 32 GB		

DDR4 SO-DIMM



适用平台	Laptop 笔记本电脑		
模块规格	260-pin DDR4 SO-DIMM		
频率	2666 MHz		3200 MHz
时序	CL=19		CL=22
电压 (VDD)	1.2 V		
容量	4 / 8 / 16 GB		8 / 16 / 32 GB

行业级
存储
解决方案

专为特定行业或领域设计的存储解决方案，可根据具体行业的需求进行定制。通过模块化设计和成熟的制造体系，提供高性能、高可靠、高安全的存储产品，同时保持稳定的供应链保障。

DDR5 U-DIMM



适用平台	Desktop PC 台式电脑		
模块规格	288-pin DDR5 U-DIMM		
频率	4800 MHz	5200 MHz	5600 MHz
时序	CL=40	CL=42	CL=46
电压 (VDD)	1.1 V		
容量	8 / 16 / 24 / 32 GB		

DDR4 U-DIMM



适用平台	Desktop PC 台式电脑		
模块规格	288-pin DDR4 U-DIMM		
频率	2666 MHz		3200 MHz
时序	CL=19		CL=22
电压 (VDD)	1.2 V		
容量	4 / 8 / 16 GB		8 / 16 / 32 GB

M.2 2280 NGFF SSD



接口	SATA III 6Gb/s				
尺寸	80 × 22 × 2.1 mm				
工作温度	0 °C ~ 70 °C				
存储温度	- 40 °C ~ 85 °C				
容量	128GB	256G	512GB	1TB	2TB
TBW (TB)	85	170	340	680	1360
MTBF	> 1.5 million hours				
连续读速 (max)	450MB/s	500MB/s	520MB/s	550MB/s	550MB/s
连续写速 (max)	400MB/s	450MB/s	480MB/s	500MB/s	500MB/s

M.2 2230/2242 NVMe SSD
M.2 2280 PCIe 4.0 SSD



接口	PCIe 4.0 ×4			
尺寸	30 / 42 / 80 × 22 × 2.2 mm			
工作温度	0 °C ~ 70 °C			
存储温度	- 40 °C ~ 85 °C			
容量	512GB	1TB	2TB	4TB
TBW (TB)	340	680	1360	2720
MTBF	> 1.5 million hours			
连续读速 (max)	4800~6300MB/s	5200~7000MB/s	5000~7200MB/s	7000MB/s
连续写速 (max)	3000~4000MB/s	4800~6000MB/s	4500~6000MB/s	6000MB/s

M.2 2230/2242 NVMe SSD
M.2 2280 PCIe 3.0 SSD



接口	PCIe 3.0 ×4			
尺寸	30 / 42 / 80 × 22 × 2 mm			
工作温度	0 °C ~ 70 °C			
存储温度	- 40 °C ~ 85 °C			
容量	256GB	512GB	1TB	2TB
TBW (TB)	170	340	680	1360
MTBF	> 1.5 million hours			
连续读速 (max)	2500MB/s	3500MB/s	3500MB/s	3000MB/s
连续写速 (max)	1800MB/s	2500MB/s	3100MB/s	3100MB/s

04 Ecosystem Collaboration 生态共建



铨兴科技坚持**产业链协同创新**，联合产学研机构、渠道伙伴及核心供应商，**构建高效协作的人工智能和高端存储芯片生态圈**，共同推动技术创新与市场繁荣。

产学研合作

与高校、科研院所及技术机构深度合作，通过联合研发、人才培养、成果转化等多种形式，加速前沿技术的产业化落地。

代理商合作

与全球代理商建立共赢互惠的伙伴关系，提供完善的渠道支持体系，包括市场策略、品牌赋能、技术培训等，共拓行业新机遇。

供应商合作

与核心供应商形成强供应链协同体系，通过战略合作、联合开发、质量共建等方式，共同打造更具竞争力的解决方案，服务全球客户。

联系我们

 0755-83559311

 support@quanxingtech.cn

深圳市铨兴科技有限公司

地址：深圳市福田区泰然八路3号
万科滨海云中心8楼

电话：0755 83559311

网站：www.quanxingtech.cn



铨兴公众号



官方网址

深圳市铨天科技有限公司

地址：深圳市坪山区锦绣中路18号
齐心科技园1号厂房5-6楼

电话：0755 85208389

网站：www.quantiantech.cn



铨天公众号



官方网址